PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-240769

(43)Date of publication of application: 04.09.2001

(51)Int.Cl.

CO9C 3/06 5/00 C08J CO8K 9/04 CO8K 9/06 C08L101/00 CO9C 3/12 7/12 CO9D CO9D185/00 CO9D201/00

(21)Application number: 2000-050064

(71)Applicant: NIPPON SHOKUBAI CO LTD

(22)Date of filing:

25.02.2000

(72)Inventor: TAKEDA MITSUO

UEDA YUMIKO

(54) SURFACE MODIFIED INORGANIC MINUTE PARTICLE AND ITS USAGE AND METHOD OF MODIFYING SURFACE OF INORGANIC MINUTE PARTICLE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a surface modified inorganic minute particle excellent in dispersion stability, and not liable to gel over time, and its usage, and a method of modifying surface of an inorganic minute particle.

SOLUTION: This inorganic particle is a minute particle treated with the following two compounds (A) and (B). Compound (A): alkoxide of a metal and/or its partially hydrolyzed (condensed) compound. Compound (B): an organic silica compound shown by general formula (1) and/or its partially hydrolyzed (condensed) compound. YmSiXn (1) wherein Y is an organic functional group, X is a hydrolyzed group, m and n are each an integer of 1-3, and they satisfy n+m=4.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-240769 (P2001-240769A)

(43)公開日 平成13年9月4日(2001.9.4)

	識別記号		FΙ					テーマコード(参考)
3/06			C 0	9 C	3/06			4F071
5/00	CEQ		C 0	8 J	5/00		CEQ	4 J 0 0 2
	CER						CER	4 J 0 3 7
	CEZ						CEZ	4 J 0 3 8
9/04			C 0	8 K	9/04			
		審査請求	未請求	蘭求	項の数 9	OL	(全 17 頁)	最終頁に続く
,	特顧2000-50064(P200	0-50064)	(71)	出願人	000004	1628		
					株式会	社日本	触媒	
	平成12年2月25日(200	0. 2. 25)			大阪府	大阪市	中央区高麗村	育4丁目1番1号
			(72)	発明者	武田	光生		
					大阪府	吹田市	西御旅町 5 4	蜂8号 株式会社
					日本魚	媒内		
			(72)	発明者	1 上田	弓子		
	•				大阪府	吹田市	西御旅町 5 4	蜂8号 株式会社
					日本危	媒内		
			(74)	代理人	10007	3461		
					弁理士	: 松本	武彦	
								最終頁に続く
	5/00 9/04	3/06 5/00 CEQ CER CEZ 9/04 特願2000-50064(P200	3/06 5/00 CEQ CER CEZ 9/04	3/06 CEQ C0 CER CEZ 9/04 C0 答查請求 未請求 + 特顧2000-50064(P2000-50064) (71) 平成12年2月25日(2000.2.25) (72)	3/06 5/00 CEQ C08J CER CEZ 9/04 C08K 審査請求 未請求 請求 特願2000-50064(P2000-50064) (71)出願人 平成12年2月25日(2000.2.25) (72)発明者	3/06 5/00 CEQ CER CEZ 9/04 審査請求 未請求 請求項の数 9 特願2000-50064(P2000-50064) (71)出願人 000000 株式会 平成12年2月25日(2000.2.25) (72)発明者 武田 大阪府 日本紀 (74)代理人 100073	3/06 5/00 CEQ CER CEZ 9/04 審査請求 未請求 請求項の数9 OL 特願2000-50064(P2000-50064) (71)出願人 000004628 株式会社日本 平成12年2月25日(2000.2.25) (72)発明者 武田 光生 大阪府吹田市 日本触媒内 (72)発明者 上田 弓子 大阪府吹田市 日本触媒内 (74)代理人 100073461	3/06 5/00 CEQ C08J 5/00 CEQ CER CEZ CEZ 9/04 審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全17頁 特願2000-50064(P2000-50064) 平成12年2月25日(2000.2.25) (71)出願人 000004628 株式会社日本触媒 大阪府大阪市中央区高麗(72)発明者 武田 光生 大阪府吹田市西御旅町 5 活日本触媒内 (72)発明者 上田 弓子 大阪府吹田市西御旅町 5 活日本触媒内

(54) 【発明の名称】 表面改質された無機系微粒子およびその用途と無機系微粒子の表面改質方法

(57)【要約】

【課題】 分散安定性に優れ、経時的ゲル化が起きにくい、表面改質された無機系微粒子とその用途、無機系微粒子の表面改質方法を提供する。

【解決手段】 無機系微粒子は下記2種の化合物

(A)、(B)で表面処理されてなる微粒子である。

化合物(A):金属のアルコキシド類および/またはそ

の(部分)加水分解(縮合)物。

化合物(B):下記一般式(1)で示される有機ケイ素 化合物および/またはその(部分)加水分解(縮合) 物。

 $Y_{\bullet} S i X_{\bullet}$ (1)

(但し、Yは有機官能基、Xは加水分解基、mおよびn はそれぞれ $1\sim3$ の整数であって、m+n=4 を満足する。)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記2種の化合物(A)、(B)で表面処 理されてなる、無機系微粒子。

化合物(A):金属のアルコキシド類および/またはそ の(部分)加水分解(縮合)物。

化合物(B):下記一般式(1)で示される有機ケイ素 化合物および/またはその(部分)加水分解(縮合) 物。

Y. SiX. (1)

(但し、Yは有機官能基、Xは加水分解性基、mおよび 10 nはそれぞれ1~3の整数であって、m+n=4を満足 する。)

【請求項2】前記一般式(1)において、Yがアルキル 基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基およ びアシル基から選ばれる少なくとも1種の置換されてい ても良い基であり、Xがハロゲン原子、OR基(但し、 Rは水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリー ル基、アラルキル基およびアシル基から選ばれる少なく とも1種の置換されていても良い基である。) およびN 良い基である、請求項1に記載の無機系微粒子。

【請求項3】請求項1または2に記載の無機系微粒子を 全体の0.01~95重量%含む、無機系微粒子含有組 成物。

'【請求項4】溶媒を含む無機系微粒子分散体であって、 無機系微粒子と溶媒の合計量に対する無機系微粒子の割 合が10~70重量%である、請求項3に記載の無機系 微粒子含有組成物。

【請求項5】有機樹脂を含む成形用組成物であって、無 割合が0.01~95重量%である、請求項3に記載の 無機系微粒子含有組成物。

【請求項6】バインダー成分と溶媒を含む塗膜用組成物 であって、無機系微粒子とバインダー成分の含有量が組 成物全体の10~70重量%である、請求項3に記載の 無機系微粒子含有組成物。

【請求項7】無機系微粒子を充填材とする樹脂成形品で あって、前記無機系微粒子として請求項1または2に記 載の無機系微粒子を無機微粒子と有機樹脂の合計量に対 し0.01~95重量%含む、ことを特徴とする成形 品。

【請求項8】無機系微粒子を充填材とする塗膜を備えた 塗装品であって、前記塗膜が、請求項 1 または 2 に記載 の無機系微粒子とバインダー成分と溶媒を含み無機系微 粒子とバインダー成分の含有量が組成物全体の10~7 0重量%である塗膜用組成物から得られた塗膜であると とを特徴とする、塗装品。

【請求項9】無機系微粒子を、下記2種の化合物 (A)、(B)と接触させる、無機系微粒子の表面改質 方法。

化合物(A):金属のアルコキシド類および/またはそ の(部分)加水分解(縮合)物。

化合物(B):下記一般式(1)で示される有機ケイ素 化合物および/またはその(部分)加水分解(縮合)

Y. SiX. (1)

(但し、Yは有機官能基、Xは加水分解性基、mおよび nはそれぞれ1~3の整数であって、m+n=4を満足 する。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、変質がなく分散安 定性に優れ、無機系微粒子が本来有する(光)触媒活性 が抑制された無機系微粒子およびその用途と無機系微粒 子の表面改質方法に関する。

[0002]

【従来の技術】無機系微粒子の表面を改質する方法とし ては、シランカップリング剤、チタネート系カップリン グ剤、アルミネート系カップリング剤等の各種カップリ H. 基から選ばれる少なくとも1種の置換されていても 20 ング剤で表面処理する方法が知られている。とれらのカ ップリング剤で表面処理された粒子は、たとえば、粒子 を含有する成形用組成物において、粒子と有機樹脂との 密着性や粒子の分散性が改善されることが知られてい る。これらのうち、シランカップリング剤は、各種の有 機鎖を有するシラン系化合物が開発されているため、有 機樹脂の種類に応じて前記有機鎖の種類を選択すること により、前記有機樹脂に対する親和性の良い有機鎖を無 機系微粒子の表面に導入することができる。

【0003】しかし、無機系微粒子の表面をシランカッ 機系微粒子と有機樹脂の合計量に対する無機系微粒子の 30 プリング剤で効率的に処理するためには、酢酸や塩酸等 の触媒や水分を必要とするため、酸化亜鉛等の化学的耐 性が低い酸化物では効率的に表面処理することが困難で あるほか、表面処理時または処理後の乾燥工程等で微粒 子同士の2次凝集が起き易いと言う問題があった。無機 系微粒子が微細であると、特に粒子径0. 1μm以下で あると、上記2次凝集の問題が顕著に現れる。しかも、 個々の粒子の各結晶面の面積が小さいためと考えられる が、カップリング剤を粒子表面に高い被覆率で導入する ことが困難でもある。

> 【0004】その点、金属アルコキシド類は、多官能性 でありアルコキシ基の反応活性が高いため、無機系微粒 子の表面に髙濃度で結合し易い。しかし、金属アルコキ シド類で表面処理された無機系微粒子を含む溶媒分散体 や成膜用組成物は、経時的にゲル化を起とす等の問題が ある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明が解決 しようとする課題は、経時的ゲル化が起きにくく、分散 安定性に優れた無機系微粒子およびその用途と無機系微 50 粒子を経時的ゲル化が起きにくく分散安定性に優れたも

のとする無機系微粒子の表面改質方法を提供することに ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明者は、表面処理剤の種類について鋭意検討し た結果、金属のアルコキシド類と、加水分解性基を有す る有機ケイ素化合物とを併用することによって、上記課 題が解決されることを見出し、本発明を完成した。した がって、本発明にかかる無機系微粒子は、下記2種の化 合物(A)、(B)で表面処理されてなる。

化合物(A):金属のアルコキシド類および/またはそ の(部分)加水分解(縮合)物。

【0007】化合物(B):下記一般式(1)で示され る有機ケイ素化合物および/またはその(部分)加水分 解(縮合)物。

Y. SiX. (1)

(但し、Yは有機官能基、Xは加水分解性基、mおよび nはそれぞれ1~3の整数であって、m+n=4を満足 する。)

本発明にかかる無機系微粒子含有組成物は、上記表面処 20 とができる。 理により改質された無機系微粒子を全体の0.01~9 5重量%含む。この無機系微粒子含有組成物は、溶媒を 含む無機系微粒子分散体であって、無機系微粒子と溶媒 の合計量に対する無機系微粒子の割合が10~70重量 %であることができる。

【0008】この無機系微粒子含有組成物はまた、有機 樹脂を含む成形用組成物であって、無機系微粒子と有機 樹脂の合計量に対する無機系微粒子の割合が0.01~ 95重量%であることができる。この無機系微粒子含有 組成物はまた、バインダー成分と溶媒を含む塗膜用組成 30 物であって、無機系微粒子とバインダー成分の含有量が 組成物全体の10~70重量%であることができる。以 下は、上記改質された無機系微粒子の用途である。すな わち、本発明にかかる樹脂成形品は、無機系微粒子とし て上記改質された無機系微粒子を無機微粒子と有機樹脂 の合計量に対し0.01~95重量%含む。

【0009】本発明にかかる塗装品は、その塗膜が、上 記改質された無機系微粒子とバインダー成分と溶媒を含 み無機系微粒子とバインダー成分の含有量が組成物全体 膜である。そして、本発明にかかる無機系微粒子の改質 方法は、無機系微粒子を、上記2種の化合物(A)、

(B) と接触させるようにする。

[0010]

【発明の実施形態】-表面改質された無機系微粒子、表 面改質方法 -

[無機系微粒子] 本発明で用いられる無機系微粒子とし ては、金属、金属硫化物等の金属カルコゲン化物、金属 (水)酸化物、金属の炭化物、窒化物、酸窒化物等を挙

物が好ましく、熱的安定性、化学的安定性が高く、工業 的に入手し易い。上記金属(水)酸化物としては、Ti O、、ZnO、CeO、、Fe、O、等の紫外線遮蔽性 金属(水)酸化物や、Sn(IV)含有酸化インジウム (ITO) などのIn系(水)酸化物;Sb(V)含有 酸化スズ等のスズ系(水)酸化物;Cd、SnO、、I n含有酸化亜鉛等の亜鉛系(水)酸化物、アンチモン酸 亜鉛等のアンチモン系 (水)酸化物: FeO、Fe, O , VO, V, O, WO, ReO, IrO, 10 RuO, 等の導電性(水)酸化物等の熱線遮蔽性金属 (水)酸化物等を挙げることができる。これらの金属 (水)酸化物は、産業上、優れた透明性の膜形成材料等 が得られるため好ましく、 In系(水)酸化物、スズ系 (水)酸化物、亜鉛系(水)酸化物、アンチモン系 (水)酸化物等が、可視光透過性が高く、熱線を選択的 に遮蔽でき、工業的に入手し易いため、特に好ましい。 【0011】本発明で用いられる無機系微粒子は、種々 開発された機能性を有する無機系微粒子であってもよ く、たとえば、以下のΦ~Φに挙げる微粒子を挙げると

- 紫外線吸収機能、熱線吸収または反射機能などの光 選択遮断機能、蛍光機能、燐光機能などの発光機能、エ レクトロクロミック機能などの光透過・遮蔽調節機能を 有する無機系微粒子。
- ② 帯電防止機能、導電機能、電磁遮蔽機能などの電気 的機能を有する無機系微粒子。

【0012】3 光触媒機能を有する無機系微粒子。

④ 強磁性体などの磁気機能を有する無機系微粒子。 本発明で用いられる無機系微粒子は、X線回折学的に結 晶性であることが好ましく、この場合は機能性が高い。 本発明で用いられる無機系微粒子の粒子径は、透明性の 観点から、好ましくはO. 1 µm以下であり、さらに好 ましくは 0.05μ m以下、最も好ましくは 0.03μ m以下である。粒子径は種々の定義によって規定される が、本発明では、たとえば、分散粒径Ddを挙げること ができる。分散粒径Ddは、動的光散乱法により測定さ れた数基準の平均粒径である。したがって、本発明で用 いられる無機系微粒子の分散粒径Ddは、好ましくは O. 1 μ m以下であり、透明性の高い組成物を得るため の $10\sim70$ 重量%である塗膜用組成物から得られた塗 40 には、さらに好ましくは 0.05μ m以下、特に好まし くは0.03μm以下である。1次粒子径としては、た とえば、X線回折法による結晶子サイズ測定で得られる 回折ピークのうちの3強線に関して、ウイルソン法によ って求めた結晶子径Dwを挙げることもできる。したが って、本発明で用いられる無機系微粒子の結晶子径Dw は、透明性に優れる点で好ましくは0.05μm以下、 さらに好ましくは0.03 μm以下、特に好ましくは 0.020 µm以下である。

〔表面処理剤たる化合物(A)、(B)〕本発明で用い げることができる。これらのうちでも、金属(水)酸化 50 られる2種の化合物(A)、(B)は、無機系微粒子の 分散性を向上させるための改質剤として作用する。本発 明では、化合物(A)、(B)は、分散性のさらなる向 上のために、他の分散剤と併用することが出来る。

【0013】本発明で用いられる化合物(A)は、金属 のアルコキシド類、または、このアルコキシド類の(部 分)加水分解(縮合)物である。金属のアルコキシド類 としては、下記一般式(2)で示される化合物を挙げる ことができる。

$$M(OR)_{\bullet}$$
 (2)

(但し、Mは金属元素、qはMの原子価、Rは水素原 子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラ ルキル基およびアシル基から選ばれる少なくとも1種の 置換されていても良い基である。)

一般式(2)において、Mとしては、化合物(A)で処 理された微粒子と化合物(B)とが化学結合し易い点 で、その原子価が2価以上の金属元素が好ましく、金属 元素が、A1、TiおよびZrから選ばれる少なくとも 1種であると、無機系微粒子との反応性が特に高く、し かも、これらのアルコキシド類が取扱い易く、工業的に 入手し易いため、さらに好ましい。

【0014】一般式(2)において、Rとしては、アル キル基が工業的に入手し易く、炭素数1~20のアルキ ル基が好ましい。Rには、エトキシエトキシエチル基の ような置換されたアルキル基も含まれる。化合物(A) としては、たとえば、アルミニウムトリメトキシド、ア ルミニウムトリエトキシド、アルミニウムトリイソプロ ポキシド、アルミニウムトリーn-ブトキシド、アルミ ニウムトリーsecーブトキシド、アルミニウムトリー tert-ブトキシド、モノsecブトキシアルミニウ キシエトキシド、アルミニウムフェノキシド等のアルミ ニウムアルコキシド;チタニウムn-ブトキシド、チタ ニウムテトラーtertーブトキシド、チタニウムテト ラ-sec-ブトキシド、チタニウムテトラエトキシ ド、チタニウムテトライソプロポキシド、チタニウムテ トラ2-エチルヘキソキシド、チタニウムテトライソブ トキシド、チタニウムラクテート、チタニウムテトラメ トキシド、チタニウムテトラ (メトキシプロポキシ ド)、チタニウムテトラ(メチルフェノキシド)、チタ ブトキシド、チタニウムテトラステアリロキシド、チタ ニウムビス (トリエタノールアミン) -ジイソプロポキ シド等のチタニウムアルコキシド;ジルコニウムテトラ n-ブトキシド、ジルコニウムテトラtert-ブトキ シド、ジルコニウムテトラ2-エチルヘキソキシド、ジ ルコニウムテトライソブトキシド、ジルコニウムテトラ エトキシド、ジルコニウムテトライソプロポキシド、ジ ルコニウムテトラn-プロポキシド、ジルコニウムテト ラ(2-メチル-2-ブトキシド)等のジルコニウムア ルコキシド等が例示される。

【0015】さらに、上記金属アルコキシドの誘導体で ある、(部分)加水分解(縮合)物も化合物(A)に含 まれる。たとえば、金属アルコキシドが部分的に加水分 解縮合してなる、線状、環状の3量体をはじめとする、 線状(分岐鎖を含むものを含む)環状の加水分解縮合物 が挙げられる。加水分解縮合物の市販品の一例として は、アルミニウムトリイソプロポキシドの3量体である 環状アルミニウムオキサイドイソプロピレート、ポリ (ジブチルチタネート) 等を挙げることができる。本発 明で用いられる化合物(B)は、下記一般式(1)で示 される有機ケイ素化合物、または、この有機ケイ素化合 物の(部分)加水分解(縮合)物である。

6

[0016] Y. SiX. (1)

(但し、Yは有機官能基、Xは加水分解性基、mおよび nはそれぞれ1~3の整数であって、m+n=4を満足 する。)

上記一般式(1)において、Yは、アルキル基、シクロ アルキル基、アリール基、アラルキル基およびアシル基 から選ばれる少なくとも1種の置換されていても良い基 20 であることが好ましい。また、Xは、ハロゲン原子、O R基(但し、Rは水素原子、アルキル基、シクロアルキ ル基、アリール基、アラルキル基およびアシル基から選 ばれる少なくとも1種の置換されていても良い基であ る。) およびNH, 基から選ばれる少なくとも1種の置 換されていても良い基であることが好ましい。

【0017】化合物(B)としては、たとえば、ビニル トリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニ ルトリス (β-メトキシエトキシ) シラン、ビニルトリ アセトキシシラン等のビニル系シランカップリング剤; ムジイソプロビレート、アルミニウムトリエトキシエト 30 N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロビルメチル ジメトキシシラン、3-N-フェニル-ャ-アミノプロ ビルトリメトキシシラン、N, N' -ビス〔3-(トリ メトキシシリル)プロピル]エチレンジアミン等のアミ ノ系シランカップリング剤; γ-グリシドキシプロピル トリメトキシシラン、β-(3,4-エボキシシクロへ キシル) エチルトリメトキシシラン等のエポキシ系シラ ンカップリング剤;3-クロロプロピルトリメトキシシ ラン等のクロル系シランカップリング剤:3-メタクリ ロキシプロピルトリメトキシシラン等のメタクリロキシ ニウムテトラn-ノニロキシド、チタニウムテトラn- 40 系シランカップリング剤;3-メルカプトプロビルトリ メトキシシラン等のメルカプト系シランカップリング 剤; N-(1,3-ジメチルプチリデン)-3-(トリ エトキシシリル) -1-プロパンアミン等のケチミン系 **シランカップリング剤;N−〔2−(ビニルベンジルア** ミノ) エチル] -3-アミノプロピルトリメトキシシラ ン・塩酸塩等のカチオン系シランカップリング剤;メチ ルトリメトキシシラン、トリメチルメトキシシラン、デ シルトリエトキシシラン、ヒドロキシエチルトリメトキ シシラン等のアルキル系シランカップリング剤;ァーユ 50 レイドプロビルトリエトキシシラン、ヘキサメチルジシ

ラザン等の各種有機ケイ素化合物等が例示される。 〔表面改質された無機系微粒子、表面改質方法〕本発明 の無機系表面処理微粒子は、前述の無機系微粒子を、上

記2種の化合物(A)、(B)と接触させることにより 得られる。この接触は、たとえば、無機系微粒子を含む 懸濁体を準備しておいて、この懸濁体に2種の化合物

(A)、(B)を混合することにより行われる。

【0018】無機系微粒子を含む懸濁体を調製するため に用いる溶媒としては、有機溶媒が好ましく、たとえ ば、アルコール類、ケトン類、脂肪族および芳香族のカ 10 ルボン酸エステル類、エーテル類、エーテルエステル 類、脂肪族および芳香族の炭化水素類、ハロゲン化炭化 水素類のほか、鉱物油、植物油、ワックス油、シリコー ン油等を挙げることができる。汎用性の点から好ましい 溶媒としては、常圧に於ける沸点が40℃~250℃で ある、アルコール類、脂肪族および芳香族炭化水素類、 ハロゲン化炭化水素類、芳香族および脂肪族カルボン酸 エステル類、ケトン類、(環状)エーテル類、エーテル エステル類、水から選ばれる1種または2種以上の混合 溶媒である。上記溶媒としては、たとえば、メタノー ル、エタノール、n-プロパノール、イソプロピルアル コール、n-ブタノール、エチレングリコール、プロビ レングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン グリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコール モノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチル エーテル、エチレングリコールメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、エ チレングリコールブチルエーテルアセテート、プロピレ ングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコー 30 特性を有する。 ルモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメ チルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、プロピレングリコールメチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールエチルエーテルアセテート、 3-メチル-3-メトキシブタノール、3-メチル-3 ーメトキシブチルアセテート、トルエン、キシレン、ベ ンゼン、シクロヘキサン、n-ヘキサン、酢酸エチル、 酢酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、メチルエ チルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノ ン、テトラヒドロフラン等を挙げることができ、これら 40 損なわれにくくなる。 の溶媒が1種または2種以上使用される。

【0019】溶媒中に含まれる水分量は、1wt%以下 が好ましく、0.5%以下がさらに好ましい。化合物 (A)、化合物(B)は、無機系微粒子と同様に、これ らを溶解し得る有機溶媒を用いて、たとえば、5~50 重量%程度に希釈して使用することが好ましい。化合物 (A)、(B)と無機系微粒子との配合割合について は、特に限定はないが、化合物(A)の配合量が、無機 系微粒子の比表面積 (m¹/g) に対して化合物(A) の金属原子総量換算で0.0001~0.1mmol/ 50 【0024】無機系微粒子の含有量については、特に限

m² であると好ましく、0.001~0.04mmol /m³ であるとさらに好ましい。

【0020】無機系微粒子を含む懸濁体と化合物

(A)、(B)を混合する際の添加順序については、特 に限定はないが、懸濁体に化合物(A)を混合した後、 化合物(B)をさらに混合することが好ましい。無機系 微粒子を含む懸濁体と化合物(A)、(B)を混合する 際の温度条件等については、特に限定はないが、化合物 (A)混合後は50°C以上が好ましく、100°C以上で 10分間以上加熱することがさらに好ましく、100℃ 以上で30分間以上加熱することが最も好ましい。 化合 物(B)添加後も同様である。加熱は常圧下で行っても よいが、加圧下で行うと、化合物(A)、(B)の表面 処理率が高まる。特に、懸濁体を加圧下で加熱しながら 化合物(A)、(B)を混合すると好ましい。

【0021】化合物(A)、(B)の混合は、攪拌下で 行うことが好ましく、化合物(A)を混合後、化合物 (B) を混合するまでの間の攪拌動力は、化合物 (A) 混合後の攪拌動力が大きいと2次凝集が生じやすくなる 20 ため、10kw/m³以下が好ましく、1kw/m³以 下がさらに好ましく、O. Ol~lkw/m³が最も好 ましい。化合物(A)、(B)を混合した後の懸濁体 は、そのまま、あるいは濃縮して後述の溶媒分散体とし て使用することができるほか、バインダー成分を加えて 成膜用組成物としたり、濃縮乾固や遠心分離で溶媒を除 去した後、加熱乾燥して粉体として取り出す等して、成

【0022】本発明の無機系微粒子は、化合物(A)、

(B)で表面処理されているため、以下に示す①~③の

◎□微粒子の組成、構造、機能等が化学的、熱的作用で損 なわれにくく、化学的および熱的な安定性が高い。たと えば、ZnO系微粒子は、通常、耐酸性が低いが、表面 処理されることによって耐酸性が向上する。熱線遮蔽性 の金属酸化物である、SbでドープされたSnO、系微 粒子、SnでドープされたІn。〇,系微粒子、Іnで ドープされたZnO系微粒子では、酸化雰囲気下で加熱 すると熱線遮蔽性が低下するが、表面処理されることに よって耐熱酸化性が高まり、熱線遮蔽性が加熱によって

【0023】②分散安定性に優れる。

形用組成物とすることができる。

③微粒子固有の性質である(光)触媒活性が抑制され、 その結果、経時的ゲル化が起きにくく、耐候性が改善す

〔表面改質された無機系微粒子の用途〕本発明にかかる 無機系微粒子含有組成物は、上記改質された無機系微粒 子を含む。本発明にかかる無機系微粒子含有組成物は、 表面改質された無機系微粒子を含有するため、経時的ゲ ル化が起きにくく、分散安定性が高い。

定はないが、一般的には無機系微粒子含有組成物全体の 0.01重量%以上、95重量%以下が好ましい。特に 好ましい含有量範囲は組成物の種類によって異なる。本 発明にかかる無機系微粒子含有組成物としては、たとえ は、溶媒、可塑剤、各種モノマー等の分散媒に表面改質 された無機系微粒子を分散させてなる分散体、塗膜用組 成物等の成膜用組成物、成形用組成物等を挙げることが できる。成膜用組成物からは塗装品を得ることができ、 成形用組成物からは樹脂成形品を得ることができる。以 下、これらについて詳しく説明する。

分散体

分散体は、表面改質された無機系微粒子が溶媒、可塑剤 および/または各種モノマー中に分散してなる組成物で ある。以下では、表面改質された無機系微粒子を溶媒の みに分散させた例、可塑剤のみに分散させた例、および モノマーのみに分散させた例を示すが、溶媒、可塑剤お よび各種モノマーを分散媒として併用しても良いことは 言うまでもない。

【0025】-溶媒分散体-

媒をさらに含む。この場合の溶媒としては、前述の溶媒 を挙げることができる。溶媒分散体における無機系微粒 子の含有量については、特に限定はないが、好ましくは 溶媒分散体全体の10~70重量%、さらに好ましくは 20~50重量%であり、溶媒分散体は、この程度の含 有量において取扱いやすい。溶媒分散体における溶媒の 含有量については、特に限定はないが、好ましくは溶媒 分散体全体の90~30重量%、さらに好ましくは80 ~50重量%である。

【0026】-可塑剤分散体-

可塑剤分散体は、表面改質された無機系微粒子を含み、 可塑剤をさらに含有する。との場合、可塑剤としては、 特に限定はなく、たとえば、りん酸トリブチル、りん酸 2-エチルヘキシル等のりん酸エステル系可塑剤;フタ ル酸ジメチル、フタル酸ジブチル、フタル酸オクチルデ シル等のフタル酸エステル系可塑剤:オレイン酸ブチ ル、グリセリンモノオレイン酸エステル、等の脂肪族-塩基酸エステル系可塑剤;アジピン酸ジブチル、セバシ ン酸ジ-2-エチルヘキシルなどの脂肪族二塩基酸エス テル系可塑剤;ジエチレングリコールジベンゾエート、 トリエチレングリコールジ-2-エチルブチラートなど の二価アルコールエステル系可塑剤: アセチルリシノー ル酸メチル、アセチルクエン酸トリブチルなどのオキシ 酸エステル系可塑剤等の従来公知の可塑剤を挙げること

【0027】可塑剤分散体における、無機系微粒子の含 有量については、特に限定はないが、好ましくは、可塑 剤分散体全体の5~80重量%、さらに好ましくは20 ~50重量%である。この程度の含有量であれば、粘度 の成形用組成物、特に合わせガラス用の中間膜の中間原 料として有用である。可塑剤分散体の製造方法として は、たとえば、可塑剤に改質された無機系微粒子を添加 し、分散させる方法;上記溶媒分散体を加熱溶媒置換し て、可塑剤分散体を得る方法等を挙げることができる。 【0028】-モノマー分散体-

モノマー分散体は、改質された無機系微粒子を含み、モ ノマーをさらに含有する。モノマー分散体に用いられる モノマーとしては、特に限定はなく、例えば、(メタ) 10 アクリル酸、(メタ)アクリル酸エステル等の(メタ) アクリル系モノマー、スチレン、ビニルトルエン、ジビ ニルベンゼン等のスチレン系モノマー、塩化ビニル、酢 酸ビニル等のビニル系モノマーなど、従来公知のモノマ ーを挙げることができる。

【0029】モノマー分散体における、無機系微粒子の 含有量については、特に限定はないが、好ましくは、モ ノマー分散体全体の2~80重量%、さらに好ましくは 20~60重量%であり、この程度の含有量であれば、 粘度等が低く取扱い易いからである。モノマー分散体 溶媒分散体は、表面改質された無機系微粒子を含み、溶 20 は、無機系微粒子を分散含有してなる樹脂組成物、樹脂 成形体等の用途に有用である。モノマー分散体の製造方 法としては、たとえば、改質された無機系微粒子をモノ マーに添加して分散させる方法等を挙げることができ る。

成膜用組成物および塗装品

成膜用組成物は、成膜性を有する無機系微粒子含有組成 物である。この成膜用組成物は無機系微粒子を含有する ため、ポットライフが長く、得られる塗膜の透明性、可 視光透過性が高く、耐候性に優れる。

【0030】成膜用組成物としては、たとえば、改質さ れた無機系微粒子、バインダー成分を必須成分とし、必 要に応じて前述の溶媒が配合される成膜用組成物A:改 質された無機系微粒子、前述の溶媒を必須成分とし、必 要に応じてバインダー成分が配合される成膜用組成物B を挙げることができる。成膜用組成物では、無機系微粒 子およびバインダー成分の合計量を固形分としたとき、 固形分が好ましくは組成物全体の10~70重量%であ り、さらに好ましくは25~50重量%である。成膜用 組成物Aは、髙分子フィルムやガラス等の基材表面に、 40 バインダー成分中に無機系微粒子を分散させた膜を形成 させることができる。一方、成膜用組成物Bは、最終的 に、必要に応じて配合されたバインダー成分を飛ばすた めの熱分解を含む、熱処理を施すことにより、無機系表 面処理微粒子の無機成分のみからなる無機膜を形成させ ることができる。いずれの膜も、無機系微粒子が高分散 した成膜用組成物から製造されるので、表面平滑性や均 質性、透明性に優れた膜となる。後者の無機膜では、上 記髙分散効果により、従来より低い熱処理温度下でも、 機械的に強靭な膜となることが出来る。

等が低く取扱い易いからである。可塑剤分散体は、後述 50 【0031】成膜用組成物Aにおける、無機系徴粒子の

含有量は、特に限定はないが、膜の機械的強度、基材と の密着性、可とう性などの点から、好ましくは、無機系 **微粒子、バインダー成分(硬化剤等の添加剤を用いる場** 合は、それらもバインダー成分量に含める。)の固形分 合計量に対し、10~70重量%、さらに好ましくは2 0~55重量%、最も好ましくは30~45重量%であ る。ただし、導電防止膜、帯電防止膜、静電防止膜のよ うな、膜の機能として無機系微粒子間の接触が重要な用 途では、好ましくは30~90重量%、さらに好ましく は40~80重量%である。

11

【0032】成膜用組成物Aにおける、バインダー成分 の含有量については、特に限定はないが、成膜用組成物 の固形分合計量に対し、好ましくは90~30重量%、 さらに好ましくは80~45重量%である。成膜用組成 物Aにおける、溶剤の含有量については、特に限定はな いが、好ましくは成膜用組成物全体の90~30重量 %、さらに好ましくは75~50重量%である。成膜用 組成物Bにおける、無機系微粒子の濃度は、特に限定は ないが、無機系微粒子同士が接触することによる高い導 ることによる熱線遮蔽性等の諸機能の高い膜とするため には、粒子濃度が高い方が好ましい。成膜用組成物B中 の無機系微粒子の含有量は、成膜用組成物Bに含まれる 前記固形分合計量に対して、好ましくは40~100重 量%、さらに好ましくは60~95重量%である。無機 系微粒子の含有量が40重量%未満であると、紫外線遮 を厚くする必要があり、製造時の生産性が低下するおそ れがある。

【0033】成膜用組成物Bにおける、溶剤の含有量に 30 ついては、特に限定はないが、成膜用組成物の前記固形 分合計量に対して、好ましくは50~98重量%、さら に好ましくは60~90重量%である。成膜用組成物B における、バインダー成分の含有量については、特に限 定はないが、成膜用組成物の前記固形分合計量に対し て、好ましくは60重量%以下、より好ましくは40重 量%以下である。成膜用組成物に配合されるバインダー 成分としては、可塑性または硬化性(熱硬化性、紫外線 硬化性、電子線硬化性、湿気硬化性、これら諸性能の併 用等も含む)の各種合成樹脂や天然樹脂等の有機系バイ 40 ンダー、無機系バインダーや、前記合成樹脂に対応する 各種モノマー等を挙げることができる。

【0034】合成樹脂としては、たとえば、アルキド樹 脂、アミノ樹脂、ビニル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ 樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、熱硬化性不 飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、塩素化ポリオ レフィン樹脂、シリコーン樹脂、アクリルシリコーン樹 脂、フッ素樹脂、キシレン樹脂、石油樹脂、ケトン樹 脂、ロジン変性マレイン酸樹脂、液状ポリブタジエン、 クマロン樹脂等を挙げることができ、これらが1種また 50 または2種以上使用される。成膜用組成物Aでは、その

は2種以上使用される。天然樹脂としては、たとえば、 セラック、ロジン(松脂)、エステルガム、硬化ロジ ン、脱色セラック、白セラック等を挙げることができ、 これらが1種または2種以上使用される。

【0035】合成樹脂として、エチレンープロピレン共 重合ゴム、ポリブタジエンゴム、スチレンーブタジエン ゴム、アクリロニトリルーブタジエン共重合ゴム等の天 然または合成のゴム等を用いてもよい。合成樹脂と併用 する成分として、硝酸セルロース、セルロースアセテー 10 トブチレート、酢酸セルロース、エチルセルロース、ヒ ドロキシプロビルメチルセルロース、ヒドロキシエチル セルロース等を挙げることができる。バインダー成分の 形態については、特に限定はなく、溶剤可溶型、水溶性 型、エマルション型、分散型(水/有機溶媒等の任意の 溶剤)等を挙げることができる。

【0036】水溶性型のバインダー成分としては、たと えば、水溶性アルキド樹脂、水溶性アクリル変性アルキ ド樹脂、水溶性オイルフリーアルキド樹脂(水溶性ポリ エステル樹脂)、水溶性アクリル樹脂、水溶性エポキシ 電性や、電磁遮蔽性、さらに多結晶膜化、単結晶膜化す 20 エステル樹脂、水溶性メラミン樹脂等を挙げることがで きる。エマルション型のバインダー成分としては、たと えば、(メタ)アクリル酸アルキル共重合ディスパージ ョン;酢酸ビニル樹脂エマルション、酢酸ビニル共重合 樹脂エマルション、エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂エ マルション、アクリル酸エステル(共)重合樹脂エマル ション、スチレン-アクリル酸エステル(共)重合樹脂 エマルション、エポキシ樹脂エマルション、ウレタン樹 脂エマルション、アクリルーシリコーンエマルション、 フッ素樹脂エマルション等を挙げることができる。

> 【0037】無機系パインダーとしては、シリカゾル、 アルミナゾル、アルカリケイ酸、アルミニウムアルコキ シド、シリコンアルコキシド等の金属アルコキシド、と れらの(加水分解)縮合物、リン酸塩等を挙げることが できる。成膜用組成物Aを後述の紫外線吸収性フィルム 等の機能性フィルムの製造等に用いる場合、成膜温度等 の成膜条件や、得られるフィルムの可撓性や耐候性の観 点からは、成膜用組成物に用いられるパインダー成分と しては、ポリウレタン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂 等が好ましい。成膜用組成物Bで用いられるパインダー 成分としては、加熱すると熱分解等によって金属(水) 酸化物に変換される無機系パインダーや、熱分解等によ って得られる薄膜にバインダー成分が残存しない有機系 バインダー等が好ましい。

【0038】成膜用組成物に含まれる溶媒としては、た とえば、アルコール類、脂肪族および芳香族カルボン酸 エステル類、ケトン類、エーテル類、エーテルエステル 類、脂肪族および芳香族炭化水素類、ハロゲン化炭化水 素類等の有機系溶剤;水;鉱物油;植物油、ワックス 油、シリコーン油等を挙げることができ、これらが1種

14

使用目的やバインダー成分の種類によって、溶媒が適宜 選択される。成膜用組成物Aは、無機系微粒子のほか に、バインダー成分も必須成分として含み、これら以外 に要求性能に従って、架橋剤等の硬化剤;硬化助剤等の 硬化触媒;可塑剤;消泡剤・レベリング剤;チクソトロ ピック剤;艶消し剤;界面活性剤;難燃剤;顔料湿潤剤 ・分散剤;滑剤;紫外線吸収剤;光安定剤;酸化防止 剤;その他(熱)安定剤;防腐剤;防かび剤;防藻剤; 防食・防錆剤;染料;顔料等の添加剤を含有するもので もよい。

【0039】成膜用組成物Aが光安定剤を含むものであ ると、耐候性が向上する。成膜用組成物Aが硬化剤とし てポリイソシアネートを含むものであると、汎用性が高 い。フィルムを製造する場合の成膜用組成物Aの硬化方 法については、紫外線硬化法、電子線硬化法、湿気硬化 法、加熱硬化法等の任意の硬化方法を採用し得るが、経 済的には加熱硬化法が好ましい。成膜用組成物Aの製造 方法としては、たとえば、有機溶媒等の溶媒に、無機系 微粒子を添加しスラリー化した後、この無機系微粒子を 含むスラリーに、バインダー成分を混合して成膜用組成 20 エーテル共重合体、ポリフッ化ビニル、テトラフルオロ 物Aを製造する方法等を挙げることができる。

【0040】成膜用組成物Bの製造方法としては、たと えば、有機系等の溶媒に、無機系微粒子を添加しスラリ ー化して製造する方法等を挙げることができる。成膜用 組成物は、たとえば、ガラス、陶器等の無機物や、樹脂 等の有機物等の後述の基材の表面に塗布することができ る。以下、成膜用組成物から得られる塗装品について、 詳しく説明する。塗装品は、上述の成膜用組成物から得 られる膜を基材の表面に形成してなるものであり、成膜 る第1の塗装品と、成膜用組成物Bを基材表面に塗布、 加熱することにより、前記基材の表面に無機系の薄膜を 形成してなる第2の塗装品とがある。

【0041】第1の塗装品は、無機系微粒子が高分散し た成膜用組成物Aから得られる被膜をその表面に備えて いるために、優れた透明性のほか、紫外線遮蔽性、熱線 遮蔽性等の無機系微粒子の種類に基づく各種機能を有す ることがある。この被膜は、紫外線遮蔽膜、熱線遮蔽 膜、帯電防止膜、光触媒膜、赤外線放射膜、熱電変換膜 等に有用である。第1の塗装品に用いる基材としては、 たとえば、ガラス、陶器、金属(たとえば鋼)等の無機 物や、樹脂等の有機物等の基材を挙げることができ、特 に、有機物の基材表面に成膜用組成物Aを塗布して得ら れる被膜は、耐候性が高く、可撓性に優れる。上記無機 物や有機物の形状については、特に限定はなく、フィル ム状、シート状、板状、繊維状等の形状を挙げることが できる。これらのうちでも、フィルムや、繊維等に有用

【0042】第1の塗装品における基材用樹脂として は、特に限定はなく、たとえば、LDPE、HDPE、 50 【0045】基材としては、上記基材に予め紫外線吸収

アモルファスポリエチレン、OPP(延伸ポリプロピレ ン)、CPP(結晶化ポリプロピレン)等のポリプロピ レン、ポリイソブチレンなどのポリオレフィン系;EV A (エチレン・酢酸ピニル共重合体)系;ポリスチレン 系;軟質又は硬質ポリ塩化ビニル; EVOH (エチレン ・ビニルアルコール共重合体)系:PVA系(ビニロン 系); PVDC系(ポリ塩化ビニリデン); ポリエチレ ンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブ チレンナフタレート等のポリエステル系;ポリカーボネ 10 ート系:ポリウレタン系:ポリアミド系:ポリイミド 系;ポリアクリロニトリル系;ポリサルフォン系;ポリ エーテルサルフォン系;ポリフェニレンサルファイド 系;ポリアリレート系;ポリエーテルイミド系;アラミ ド系; (メタ) アクリル系; ポリエーテルエーテルケト ン系;テトラフルオロエチレン・エチレン共重合体、テ トラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレン共重 合体、ポリテトラフルオロエチレン、ポリトリフルオロ エチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリフッ化ビニル、 テトラフルオロエチレン・ペルフルオロアルキルビニル エチレン・ヘキサフルオロプロピレン・ペルフルオロア ルキルビニルエーテル共重合体、ポリクロロトリフルオ ロエチレンなどのフッ素系樹脂等を挙げることができ

【0043】光学レンズ等の極めて高度な可視光透過 性、透明性が要求される用途における、第1の塗装品の 基材用樹脂としては、PMMA、MMA-スチレンラン ダム共重合体、ポリカーボネート、透明ポリプロピレ ン、MMAとα-メチルスチレンまたはシクロヘキシル 用組成物Aから得られる被膜を基材の表面に形成してな 30 メタクリレート等の共重合体、ABS樹脂のMMA変性 タイプ、ポリスチレン、ポリアリレート、ポリサルフォ ン、ポリエーテルサルフォン、透明エポキシ樹脂、ポリ -4-メチルペンテン-1、フッ素化ポリイミド、非晶 質フッ素樹脂、透明フェノキシ樹脂、非晶質ナイロン樹 脂、フルオレン系等の各種樹脂を使用することができ る。

> 【0044】廃棄処理の観点から、生分解性に対する要 求に応える、第1の塗装品の基材用として、生分解性樹 脂を用いることが今後ますます重要になる。このような 40 生分解性樹脂として、たとえば、ポリー3-ハイドロキ シ酪酸エステル、キチン・キトサン系、ポリアミノ酸 系、セルロース系、ポリカプロラクトン系、アルギン酸 系、ポリビニルアルコール系、脂肪族ポリエステル系、 糖類系、ポリウレタン系、ポリエーテル系などの生分解 性プラスチック等を用いることが好ましい。基材用素材 として用いられるこれらの樹脂のうちでも、プラスチッ クフィルム、シートのうち、耐候性が高い点でフッ素系 樹脂、ポリエステル系樹脂、(メタ)アクリル系樹脂、 ポリカーボネート系樹脂が好ましい。

膜を配したものや、成膜用組成物Aから得られる被膜と 基材との密着性などを高める目的で、プライマー層等を 予め配したものものでもよい。成膜用組成物Aを基材表 面に塗布する方法については、特に限定はなく、ディッ ピング法、ロールコーター法、フローコート法、スクリ ーン印刷法、バーコーター法、スピンコーター法、刷毛 塗り法、スプレー法等を挙げることができる。成膜用組 成物Aを塗布した後、耐水性、耐溶剤性、耐酸、耐アル カリ等の耐薬品性、耐擦傷性等の物性を向上させるため に、熱硬化(室温硬化を含む)、湿気硬化、紫外線硬 化、電子線硬化等の方法で硬化させることが好ましい。 【0046】成膜用組成物Aから得られる被膜の乾燥膜 厚については、特に限定はなく、好ましくは0.1~6 Oμmである。たとえば、この被膜を紫外線遮蔽の目的 で使用する場合は、被膜の乾燥膜厚は、さらに好ましく は $0.5\sim30\mu$ m、最も好ましくは $1\sim10\mu$ mであ り、この被膜を熱線遮蔽の目的で使用する場合は、被膜 の乾燥膜厚は、さらに好ましくは2~35μm、最も好 ましくは5~15µmであり、この被膜を帯電(静電) 防止の目的で使用する場合は、被膜の乾燥膜厚は、さら 20 に好ましくは $0.2\sim5\mu m$ 、最も好ましくは $0.5\sim$ 2μmである。成膜用組成物Aから得られる被膜のヘイ ズについては、特に限定はないが、好ましくは3%以 下、より好ましくは2%以下、さらに好ましくは1%以 下、最も好ましくは0.5%以下である。ヘイズは、濁 度計で測定して得られた値である。

15

【0047】成膜用組成物Aをガラス板等の透明板に塗 布して得られた中間膜を備える塗工透明板を用いれば、 合わせガラスを得ることができる。中間膜とこれを用い る合わせガラスについては、後でも述べるが、この合わ 30 せガラスは、接着剤シートを塗工透明板と別に用意した 透明板とで挟むように重ねて製造することができる。な お、このとき、塗工透明板の中間膜と接着剤シートとを 重ねるようにする。この場合、接着剤シートとしては、 ポリビニルブチラール系樹脂、ポリウレタン樹脂、エチ レン-酢酸ビニル共重合体系樹脂、エチレン-(メタ) アクリル酸エステル共重合体系樹脂等の軟質樹脂または 硬質樹脂を材質とするシートを挙げることができ、軟質 樹脂が好ましい。接着剤シートの厚みは、好ましくは $0.1\sim2\,\mathrm{mm}$ 、さらに好ましくは $0.5\sim1\,\mathrm{mm}$ であ 40 る。

【0048】基材としてフィルムを用いる場合、基材フ ィルムの膜厚については、特に限定はなく、好ましくは **5~500μm、さらに好ましくは10~200μmで** ある。基材フィルム表面に成膜用組成物Aを塗布する方 法、乾燥膜厚等については、特に限定はないが、上述し たことが好ましく参考にされる。無機系微粒子含有フィ ルムは、成膜用組成物Aから得られる被膜が基材フィル ム上に形成されたものであれば特に限定はなく、用途、

機系微粒子含有フィルムは、基材フィルムと接しない被 膜の表面、および/または、被膜と接しない基材フィル ムの表面に、粘着層や保護層(耐擦傷性付与のためのハ ードコート膜等)を形成したものでもよく、他のフィル ムとラミネートしたラミネートフィルムであってもよ 61

【0049】次に、第2の塗装品は、成膜用組成物Bを 上述の基材表面に塗布、熱処理することにより、無機系 の薄膜を前記基材の表面に形成してなるものである。第 2の塗装品に用いる基材としては、耐熱温度が300℃ 以上であるものが好ましく、たとえば、ガラス、陶器、 金属(たとえば鋼)等の無機物等が好ましい。無機系薄 膜は、無機系微粒子に由来する(水)酸化物等を必須成 分とするため、塗装品Bは、優れた紫外線遮蔽性や熱線 遮蔽性を有し、薄膜の耐候性、無色透明性に優れる。と の無機系薄膜は、紫外線遮蔽膜、熱線遮蔽膜、電磁遮蔽 膜、透明電極の導電膜、帯電防止膜、光触媒膜、赤外線 放射膜、熱電変換膜等として有用である。

【0050】上記熱処理を行う際の加熱温度について は、特に限定はないが、好ましくは300~1400 ℃、さらに好ましくは400~800℃ある。加熱温度 が300℃未満であると、無機系薄膜の機械的強度が低 下するおそれがある。他方、加熱温度が1400℃を超 えると、実用的ではなくなる。加熱は、熱分解や燃焼を 促進させるために、空気中等の酸化性ガス雰囲気下で行 う方が好ましい場合もあるが、導電膜等を得たい場合 は、最終的には窒素等の不活性ガス雰囲気下、水素等の 還元性ガス雰囲気下または真空下で行うのが、好ましい が、無機系微粒子が化合物(A)、(B)で表面処理さ れている為、その耐酸化性が高く、不活性ガスや還元性 ガス雰囲気下で熱処理を行わなくても導電膜や熱線遮蔽 膜を得ることができる。

【0051】無機系薄膜の膜厚については、特に限定は なく、好ましくは0. 1~10μm、さらに好ましくは 0. 2~4 μmである。第1、第2の塗装品とも、その 可視光線透過率については、特に限定はないが、好適に は70%以上、さらに好適には75%以上、最も好適に は80%以上である。可視光線透過率は、波長範囲38 0~780nmで測定し、JIS R3106記載の装 置、測定方法および計算方法で得られた値である。第 1、第2の塗装品とも、そのヘイズについては、特に限 定はないが、好適には10%以下、より好適には5%以 下、さらに好適には3%以下、最も好適には1%以下で ある。ヘイズは、濁度計で測定して得られた値である。 成形用組成物および樹脂成形品

成形用組成物は、表面改質された無機系微粒子とこの無 機系微粒子が分散される連続相を形成しうる有機樹脂を 含む。必要に応じ、可塑剤がさらに配合される。この成 形用組成物は、無機系微粒子を含むため、分散安定性が 要求特性等に応じてさらに加工されたものでもよい。無 50 髙く、この組成物から得られる樹脂成形品の透明性、可 視光透過性が高く、耐候性に優れる。

【0052】成形用組成物は、必要に応じ、熱安定剤、 酸化防止剤、光安定剤、防かび剤、染料、顔料、帯電防 止剤、紫外線吸収剤等の各種樹脂添加剤を通常の量で含 むことができる。成形用組成物における、無機系微粒子 と有機樹脂の含有量は、特に限定されないが、これら両 者の固形分合計重量に対して、無機系微粒子0.01~ 95重量%、樹脂5~99. 99重量%、好ましくは無 機系微粒子0.05~50重量%、樹脂0.1~20重 量%の割合である。無機系微粒子の含有量が上記範囲を 10 上回ると機械的強度において問題のない成形品が得られ ない場合があり、下回ると無機系微粒子の配合効果が十 分に発揮されないという問題がある。

【0053】前述のごとき可塑剤が配合される場合の成 形用組成物における、可塑剤の含有量(合計)は、通 常、成形用組成物の総量に対して、2~70重量%であ る。2重量%未満では、可塑剤を添加する効果が得られ 難く、70重量%を超えると成形体としての安定した物 性が得られない場合がある。成形用組成物に用いる成形 用樹脂の種類は、特に限定されず、使用目的に応じて適 20 宜選択されるが、例えば、Φポリエチレン、ポリプロピ レン等のポリオレフィン樹脂; ポリスチレン樹脂;塩化 ビニル樹脂;塩化ビニリデン樹脂;ポリビニルアルコー ル樹脂;ポリブチラール樹脂;ポリエチレンテレフタレ ート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル樹 脂;ポリアミド樹脂;ポリイミド樹脂;ポリメチル(メ タ) アクリレート等の (メタ) アクリル樹脂、フェノー ル樹脂; ユリア樹脂; メラミン樹脂; 不飽和ポリエステ ル樹脂; ポリカーボネート樹脂; エポキシ樹脂等の熱可 塑性または熱硬化性樹脂、 ②エチレンープロピレン共重 30 合ゴム、ポリブタジエンゴム、スチレンーブタジエンゴ ム、アクリロニトリルーブタジエンゴム等の合成ゴムも しくは天然ゴムなどが例示され、いずれか1つが単独で 使用されたり、または、2以上が併用されたりする。

【0054】成形用組成物を製造する方法は、特に限定 されず、要するに、樹脂中に無機系微粒子を混合、分散 させることによって目的とする成形用組成物が得られる が、具体的には、以下のような方法が採用される。すな わち、例えば、ペレット状または粉末状の成形用樹脂を 溶融混練する際には、無機系徴粒子の粉末にペレット状 40 樹脂ペレットまたは粉末と溶融混練することによって、 または粉末状の樹脂と混合するマスターバッチ法や、樹 脂を予め溶解しておき、この溶液に、無機系微粒子を混 合分散させ、その後に溶媒を除去する方法等の従来公知 の方法や、無機系微粒子の溶媒分散体をペレット状また は粉末状の樹脂表面に噴霧散布し、溶媒を蒸発させると とにより予め無機系微粒子が樹脂のペレットまたは粉末 の表面に付着させたものを調製し、これを溶融混練する 方法を採用できる。

【0055】別法として、成形用樹脂を製造する過程で 無機系微粒子を混合分散させる方法、例えば、成形用樹 50 応に於ける一連の工程の任意の時期に添加し、ポリエス

脂がポリエステル樹脂の場合、ポリエステルの製造工程 中すなわちエステル交換反応~重合反応における一連の 工程の任意の時期に、ポリエステルの原料であるグリコ ールに無機系微粒子の粉末を分散させてなる分散体を添 加混合する方法も採用し得る。成形加工時の加工性を向 上させたり、可とう性を付与したり必要がある場合は、 可塑剤を1種または2種以上、および/または、前記し た無機系微粒子の可塑剤分散体を1種または2種以上添 加することができる。それぞれの添加量は、樹脂の種 類、加工条件、使用目的等に応じて適宜選択される。

【0056】上述の方法に従えば、無機系微粒子が成形 用樹脂中に均一に分散された成形用組成物が得られる。 成形用組成物は、粉体状のみでなく、ペレットなど、通 常の成形材料に必要とされる形態を取り得る。上述のよ うにして得られた成形用組成物を、板状、シート状、フ ィルム状、繊維状等に成形することにより、無機系微粒 子を均一に分散含有していて、成膜用組成物の項で述べ た各種の機能を有する、透明性に優れた樹脂成形品を得 ることができる。成形用組成物から各種の樹脂成形品を 得る方法の一例を、より具体的に述べれば、以下のとお りである。

【0057】無機系微粒子を分散含有するポリカーボネ ート樹脂板を得たいときには、例えば、ポリカーボネー ト樹脂ペレットまたは粉末と所定量の無機系微粒子の粉 末を溶融混練することによって、樹脂中に無機系微粒子 が均一に混合された成形用組成物を得た後、そのまま連 続的にあるいは一旦ペレット化した後、射出成形、押出 成形、圧縮成形等によって、平面状または曲面状の板状 に加工する方法が採用される。この平板状成形体を後加 工することによって、波板状などの任意の形状に成形す ることや、成形体の厚みを制御することによって、厚板 からフィルムまでの任意の厚みに成形することも勿論、 可能である。アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、ポリ エステル系樹脂、フッ素系樹脂等の各種樹脂においても 同様にして得られる。

【0058】無機系微粒子を分散含有するナイロン繊維 やポリエステル繊維等の繊維、ポリオレフィンフィルム やポリアミドフィルム、ポリエステルフィルム等のフィ ルムを得たい場合には、例えば、無機系微粒子粉末を、 樹脂中に無機系微粒子が均一に分散した成形用組成物を 得た後、そのまま連続的にあるいは一旦ペレット化した 後、溶融紡糸等の従来公知の繊維化方法で繊維化する か、あるいは押出成形によりフィルム化し、このフィル ムを必要に応じて一軸または2軸に延伸操作を施す。無 機系微粒子を分散含有するポリエステル繊維を得るため には、無機系微粒子を、たとえば0.1~50重量%の 割合でグリコールに分散させて、この分散体を、ポリエ ステルの製造工程中すなわちエステル交換反応~重合反 テルの重合反応を完結させ、その後、得られたポリエス テル重合物を、従来公知の方法に従い溶融紡糸する。一 方、無機系微粒子の分散されたポリエステルフィルムを 得るためには、上記と同様にして得たポリエステル重合 物を、押出成形によってフィルム状に押し出し、その 後、必要に応じて一軸または2軸方向に延伸処理を施 す。

【0059】樹脂成形品の中には、無機系微粒子を含有 する層を1層または2層以上含む積層フィルム・シート も含まれ、この積層フィルム・シートは、食品包装をは 10 じめとする包装フィルムや、断熱フィルム、ガスバリア ーフィルム、農業用フィルム等として使用される。この 積層フィルム・シートの製法としては、上述のようにし て得た無機系微粒子分散フィルム・シートを無機系微粒 子を含有しないフィルム・シートと加熱融着する方法や 接着する方法等によりラミネートするか、前記した無機 系微粒子含有組成物を無機系微粒子を含有しないフィル ム・シートに塗布する方法、などが挙げられる。また、 別の方法として、基材となるフィルム・シート(機能性 を有してもよい)を押出し成形する際に、無機系微粒子 20 を含有しない樹脂の粉末・ペレットと無機系微粒子を含 有する樹脂の粉末・ペレットを原料として用い、共押出 しすることによって、積層フィルム・シートを得るよう にする。その際に使用する装置としては、多層フィルム ・シートの製造に使用される従来公知の押出し成形機を 使用することができる。

合わせガラスおよび中間膜

合わせガラスは、少なくも2枚の透明板を備え、これら の透明板の間に中間膜が挟まれている構成からなる。

【0060】上記中間膜は、無機系像粒子組成物がシー 30 ましい製造方法としては、可塑剤中に無機系像粒子が、 ト状に成形されてなり、無機系微粒子と、可塑剤と、樹 脂(特に軟質樹脂)とを含むものが好ましい。可塑剤の 具体例としては、可塑剤分散体において前述した可塑剤 を挙げることができる。軟質樹脂としては、特に限定は ないが、ポリビニルブチラール系樹脂、ポリウレタン系 樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体樹脂、エチレン-(メタ) アクリル酸エステル共重合体樹脂等を好ましい ものとして挙げることができる。中間膜に含まれる無機 系微粒子の含有量は、中間膜の厚み、無機系微粒子の紫 外線または熱線の遮蔽機能等により変化するが、通常、 0. 1~5 重量%である。中間膜の膜面 1 m' 当たりの 無機系微粒子の含有量は、1~25g/m'、特に1~ 15g/m' が好ましい。

【0061】可塑剤と樹脂は、中間膜全体の90~9 9. 9重量%を占めていることが好ましい。そして、可 塑剤と樹脂の相互比率は、可塑剤が、可塑剤および樹脂 成分の合計量に対して、好ましくは2~70重量%、さ らに好ましくは10~50重量%、最も好ましくは10 ~40重量%を占めることである。中間膜の厚みについ ては、特に限定はないが、通常、0.1~2mm、好ま 50 線を含む)を透過させにくく、たとえば、自動車や電車

しくは0.2~1.2mm、さらに好ましくは0.3~ 0.9mmである。中間膜の紫外線透過率については、 特に限定はないが、好ましくは50%以下、さらに好ま しくは20%以下、最も好ましくは10%以下である。 紫外線透過率は、波長340~380nmの範囲の光の 分光透過率と各波長の重価係数(日射透過率を計算する 際に用いるのと同じ重価係数)とを用いて、JIS R 3106-1985記載の方法に準じて計算された値 である。

【0062】中間膜の赤外線透過率(熱線透過率)につ いては、特に限定はないが、好ましくは70%以下、さ らに好ましくは60%以下、最も好ましくは50%以下 である。赤外線透過率は、波長800~1800 nmの 範囲の光の分光透過率と各波長の重価係数(日射透過率 を計算する際に用いるのと同じ重価係数)とを用いて、 JIS R 3106-1985記載の方法に準じて計 算された値である。合わせガラスでは、透明性に優れる 光選択遮蔽膜に対するニーズが高いため、無機系微粒子 としては、熱線遮蔽性微粒子および/または紫外線遮蔽 性微粒子が好ましい。また高い透明性を要求されるた め、その1次粒子径が0.05 µm以下が好ましく、 0.03μm以下がさらに好ましく、0.02μm以下 が最も好ましい。また、合わせガラスの耐久性、前記粒 子径範囲の無機系微粒子の供給性などの点から、金属酸 化物系の熱線遮蔽性微粒子または紫外線遮蔽性微粒子が 好ましい。

【0063】中間膜および合わせガラスの製造方法につ いては、特に限定はなく、従来公知の方法をそのまま適 用し得る。無機系微粒子を高分散させた中間膜を得る好 通常、5~80重量%(好ましくは、粘度など取扱い易 い点で30~50重量%) に髙分散された可塑剤分散体 と、無機微粒子を含まない可塑剤と、樹脂成分とを混合 混練りした後、常法の型押出し法、カレンダーロール法 等でシート状に成形することにより、中間膜を得る方法 を挙げることができる。さらに、中間膜と、透明板とを 用い、合わせガラス化処理により合わせガラスを得ると とができる。

【0064】透明板としては、ガラス板が好ましく、フ 40 ロート法で製造された無機質で透明なクリアガラス、着 色ガラス、グリーン系ガラス、ブロンズ系ガラス、グレ ー系ガラス等の無機質ガラス; 有機質ガラス; これらの 複合ガラス等を挙げることができる。合わせガラス化処 理は、たとえば、2枚のガラス板の間に中間膜を挟み、 減圧下、70~110℃程度で予備接着し、次に、オー トクレーブ中、加圧下、120~160℃で本接着を行 うことにより、無機系微粒子が髙分散した透明な機能性 の合わせガラスが得られる。

【0065】合わせガラスは、紫外線および赤外線(熱

(

等の窓材や、建築物の窓材等に利用される。本発明の無機系微粒子含有組成物は、たとえば、食品包装、医薬品包装、電子材料用包装等に使用される各種包装用フィルム・容器、農業用フィルム、温室用フィルム、建材用、自動車用などの保護フィルム、建造物、自動車、高温炉等の窓材に使用可能な粘着フィルム、接着フィルムあるいは塗料、衣服や帽子等の衣料用の涼感性あるいは保温性に優れる繊維製品、サングラス等の眼鏡レンズ用保護膜材料、傘、サンルーフ、化粧品などに利用して、紫外線、赤外線を有効に遮断することができる。

【0066】無機系微粒子含有組成物は、ステルスバーコーダー等のバーコーダ材料にも有用な塗料、フィルム等に利用できる。さらに、クリーンルームや自動車等の車両用窓、衣料、各種CRT、LCD等の各種ディスプレーの画面、タッチパネル等の帯電防止化、ファクシミリ用記録紙等の導電化などにも、成膜材料、フィルム、紙などの種々の形態で利用できる。また、無機系微粒子含有組成物は、太陽電池、各種ディスプレー、タッチパネル、光学センサーなどで使用される透明導電膜を形成するための塗料成分として利用することができる。【0067】

【実施例】以下に、本発明の実施例および比較例を併せて示すが、本発明は下記実施例に限定されるものではない。なお、「%」は「重量%」を、「部」は「重量部」を意味する。以下の実施例および比較例における評価は次の手法により行った。

無機系微粒子の評価

1)結晶性

粉末X線回折により評価した。

【0068】2)結晶子径Dw

粉末X線回折測定を行い、各徴粒子のX線回折ピークの うち、3強線(回折ピーク強度が高い順に3ピーク)に 関してウイルソン法による解析を行い、結晶子の大きさ を求めた。

3)表面処理量(付着量)

表面処理後の微粒子の分散体を遠心分離し、得られたケーキを、分散体と同じ溶媒で希釈(分散体 中の微粒子の100倍量の溶媒量で希釈)し、遠心分離する操作を2回繰り返し、得られた沈澱物を120℃で真空乾燥することにより粉末を得、この粉末を蛍光X線分析することにより、微粒子に結合している表面処理剤の量を求め、これを表面処理量(付着量)とした。付着量は、微粒子の表面処理前の比表面積に対する処理剤の量で表示した。ここで、付着量は、蛍光X線分析により求めた。また、比表面積は微粒子のB. E. T. 表面積を測定し、比表面積とした。

【0069】4) 処理効率

微粒子に対する表面処理剤の添加量に対し、付着量の割合を、処理効率とした。

5)分散粒径

溶媒分散体、可塑剤分散体について、大塚電子(株)の ダイナミック光散乱光度計DLC-700を 用い、数 平均粒径dnを測定し、以下の基準で評価した。

dn < 0. $1 \mu m : \bigcirc$

 $dn \ge 0$. $1 \mu m : \times$

6)分散安定性

分散安定性は、分散体を25℃の恒温浴槽中に1か月間 静置したときの以下の基準で判定した。

[0070]

10 ゲル化した:×

ゲル化せず:〇

<u>塗料組成物の評価</u> 1) 塗料のポットライフ

100ccのスクリュー管に塗料90ccを仕込み、硬化剤添加後の塗料の粘度の経時変化を測定した。測定中、塗料の液温度は20℃±1℃に保持し、マグネチックスタラーにより攪拌して行なった。粘度測定はB型粘度計によった。また、液の流動性が減り、マグネチックスタラーによる攪拌ができなくなる時点をゲル化時間と20した。

塗工品等の評価

1)透明性

濁度計(日本電色工業(株)製NDH-1001 DP)によりヘイズを測定した。

【0071】△H=(塗工品のヘイズ) - (基材のヘイズ) において、△H<2%以下:○、△H≥2%:×とした。

2)紫外線遮蔽性

360m以上にカット波長がある場合は○、そうでない 30 場合は×とした。

2) 熱線遮蔽性

1. 5μ m光に対する透過率T1. 5、 2μ m光に対する透過率T2. 0がいずれも、50%以下である場合を熱線遮蔽性あり(\bigcirc) とした。そうでない場合は、熱線遮蔽性なし(\times) とした。

【0072】3)耐候性

ーキを、分散体と同じ溶媒で希釈(分散体 中の微粒子 JIS B 7753-93に記載のサンシャインカーの100倍量の溶媒量で希釈)し、遠心分離する操作を ボンアーク灯式耐光性および耐候性試験機を用いて、促2回繰り返し、得られた沈澱物を120℃で真空乾燥す 進耐候性試験を行なった。初期200時間後を基準にしることにより粉末を得、この粉末を蛍光X線分析するこ 40 て、さらに、1000hr試験後の透明性の変化から、とにより、微粒子に結合している表面処理剤の量を求 下記の評価基準にしたがって、評価した。

A:ヘイズ変化が3%未満

B: ヘイズ変化が3%以上6%未満

C:ヘイズ変化が6%以上

実施例1 溶媒分散体の製造

- 実施例1(1)-

添加槽、冷却機を有する留出ライン、攪拌機を備えた加 圧反応釜に、ITO超微粒子(Sn含有量:Sn/In =5mol%、結晶子径Dw=9nm)がトルエン中に

50 10 w t %の濃度で分散する懸濁体 1000部を仕込

み、気相雰囲気を窒素に置換した後、昇温し、100℃ で攪拌(攪拌所要動力:1 kw/m³) しながら、化合 物(A)として、アルミニウムトリーsecブトキシド を10 w t %で含有するトルエン溶液 120部を、添加 槽より、5分間かけて添加混合した。

23

【0073】添加混合した後、ボトム温度100℃にて 2時間保持することによって、懸濁体(11a)を得 た。次に、化合物(B)として、デシルトリメトキシシ ランを10wt%で含有するトルエン溶液130部を、 100℃に保持された、懸濁体(11a)に、5分間か 10 wt%で分散するトルエン分散体(S-4)を得た。 けて添加混合し、100℃で5時間保持した後、冷却す ることによって、懸濁体(11b)を得た。得られた懸 濁体(11b)をエバポレーターで濃縮することによっ て、微粒子濃度30wt%のトルエン分散体(S-1) を調製した。

- 実施例1(2)-

Sb含有SnO2超微粒子(Sb含有量:Sb/Sn= 4mo1%、結晶子径Dw=6nm) 粉末40部をメチ ルエチルケトン200部に添加混合し、これに化合物 (A) としてアルミニウムトリsecブトキシド14部 20 を混合した後、サンドミキサーにて、2時間処理すると とにより、懸濁体(12a)を得た。これに、化合物 (B) としてメチルトリメトキシシラン 4 部を添加混 合した後、サンドミキサーにて2時間処理することによ って、微粒子濃度10wt%のMEK分散体(S-2) を得た。

【0074】-実施例1(3)-

添加槽、冷却機を有する留出ライン、攪拌機を備えた加 圧反応釜に、In含有ZnO超微粒子(In含有量:In/ mol%/微粒子) がプロピレングリコールモノメチル エーテル (以下、PGM) に30wt%の濃度で分散す る懸濁体1000部を仕込み、気相雰囲気を窒素に置換 した後、25℃で攪拌(攪拌所要動力0.05kw/m ¹) しながら、化合物(A) として、アルミニウムトリ -sec ブトキシドを20wt%の濃度で含有するPGM 溶液120部を、添加槽より、5分間かけて添加混合し た。

【0075】添加混合した後、加熱昇温し、ボトム温度 170℃ (気相圧力:3kg/cm²) にて1時間保持 40 -実施例3(1)-することによって、懸濁体(13a)を得た。次に、化 合物(B) として、β-(3, 4エポキシシクロヘキシ ル) エチルトリメトキシシランを 10 w t %で含有する PGM溶液240部を、170℃に保持された、懸濁体 (13a) に、5分間かけて添加混合し、170℃で2 時間保持した。得られた懸濁体(13b)を加熱攪拌状 態で、留出ラインのバルブを徐々に開けることによって 気相部の圧をゆっくりと抜きながら、化合物(A),

(B) と微粒子表面との反応で生成した、ブタノール、

冷却することによって、微粒子濃度35wt%のPGM 分散体(S-3)を得た。

【0076】-実施例1(4)-

実施例1(1)において、In含有ZnO超微粒子(I n含有量: In/Zn= 5 mol%, 結晶子径Dw= 1 1 nm、アセ トキシ基結合量:3mol%/微粒子)を用い、化合物 (A), (B)の種類、混合比率を変えた以外は同様に して、懸濁体(14a)、(14b)を順次調製し、表 面処理された I n 含有 Z n O 超微粒子が微粒子濃度 3 0

-比較例1(1)-

実施例1(4)において、化合物(A)を使用しない以 外は、実施例1(4)と同様にして、微粒子濃度30w t%のトルエン分散体(Sc-1)を得た。

【0077】-比較例1(2)-

実施例1(4)において、懸濁体(14a)を調製した 後、化合物(B)を使用せず、エバポレーターで加熱濃 縮することにより、微粒子濃度30wt%のトルエン分 散体(Sc-2)を得た。上記各実施例1(1)~1 (4)、比較例1(1)~1(2)で得られた、溶媒分 散体中の微粒子の分析結果、並びに各溶媒分散体の分散

実施例2 可塑剤分散体の製造

安定性、分散粒径の評価結果を表1に示す。

- 実施例2 (1) -

実施例1(3)で得たPGM分散体(S-3)77部 を、可塑剤であるジオクチルフタレート100部に添加 混合した。次にエバポレータを用いて、減圧下加熱し て、トルエンを蒸発留去し、ろ過することによって、超 微粒子を20wt%含有する可塑剤分散体(P-1)を Zn=3mo1%, 結晶子径Dw=25nm 、アセトキシ基結合量: 3 30 得た。得られた可塑剤分散体中の微粒子の分散粒径の評 価結果は○であり、分散安定性は○であった。

【0078】-比較例2(1)-

実施例2(1)において、比較例1(1)で得たPGM 分散体 (Sc-1)を用いる以外は、実施例2(1)と 同様にして、超微粒子を20wt%含有する可塑剤分散 体(Pc-1)を得た。得られた可塑剤分散体中の微粒 子の分散粒径評価結果は×であり、分散安定性は△であ った。

実施例3 塗料組成物

実施例1(4)で得たトルエン分散体(S-4)100 部を、バインダー成分としてアクリルポリオール樹脂溶 液(固形分濃度50wt%、水酸基価50/固形分)8 〇部に添加混合し、分散処理した後、、硬化剤(ポリイ ソシアネート:イソシアヌレート変性ヘキサメチレンジ イソシアナート) 6 部を添加して、塗料組成物 (C-1)を調製した。

【0079】-実施例3(2)~(5)-

実施例3(1)において、分散体、パインダ- 成分、混合 メタノール等を含む溶媒成分を一部留去した後、室温に 50 比率等を、表2に示すように変更する以外は、実施例3

(1) と同様にして塗料組成物(C-2)~(C-5) を調製した。

-比較例3(1)-

実施例3(1)において、分散体を比較例1(1)で得 たトルエン分散体 (Sc-1) を使用する以外は、実施例 3 (1) と同様にして、塗料組成物 (Cc-1) を得た。 【0080】-比較例3(2)-

実施例3(1)において、分散体を比較例1(2)で得 たトルエン分散体 (Sc-2)を使用する以外は、実施例 3 (1) と同様にして、塗料組成物 (Cc-2) を得た。 実施例3(1)で得られた塗料(C-1)、比較例3 (1)、3(2)で得られた塗料(Cc-1)、(Cc-2)のポットライフを比較した結果を表3に示す。

実施例4 塗工品

-実施例4(1)-

実施例3(1)で得られた塗料組成物(C-1)を、厚 み1.5mmのガラス板にバーコーターで塗布し、10 0℃で10分間熱風乾燥することにより、微粒子が分散 含有された被膜(膜厚10μm)が形成された塗工品 (F-1)を得た。

【0081】-比較例4(1)、(2)-

実施例4(1)において、比較例3(1)、3(2)を 使用する以外は同様にして、微粒子が分散含有された被 膜が形成された塗工品(Fc-1)、(Fc-2)を得た。 実施例4(1)、比較例4(1)、(2)でそれぞれ得 られた塗工品の耐侯性を評価した結果を、表5に示す。 -実施例4(2)~4(5)-

実施例4(1)において、実施例3(2)~(5)で得 られた各塗量組成物を、表4に示す基材に塗布する事に 結果を表4に示す。

【0082】実施例5 中間膜、樹脂成形品の製造 -実施例5(1)-

実施例2(1)で得られた可塑剤分散体(P-1)15 部、ジオクチルフタレート25部、ポリビニルブチラー ル樹脂100重量部を、溶融混練りして、微粒子濃度 2. 1 w t %の樹脂組成物を得た。この組成物を押出し 成形して、厚み0.8mmのポリビニルブチラールシー トを得た。得られたシートは、透明性〇、紫外線遮蔽性 および熱線遮蔽性が○であった。

-比較例5(1)-

実施例5(1)において、比較例2(1)で得られた可 塑剤分散体 (Pc-1) 15部を用いる以外は、同様にし て、厚み0.8mmのポリビニルブチラールシートを得 た。得られたシートは、透明性は×であった。

【0083】-実施例5(2)-

実施例1(3)で得られたPGM分散体(S-3)をエ 10 パポレーターにより溶媒を除去する事によって、表面処 理された粉末を得た。該粉末2部、ポリカーボネート樹 脂粉末98部を溶融混練りすることにより、In含有ZnO 微粒子が2wt%含有されたポリカーボネート樹脂組成 物を得、さらに溶融押出し成形する事により厚さ0.5 mmのポリカーボネート樹脂シートを得た。得られたシ ートは透明性は○、紫外線及び熱線遮蔽性がいずれも○ であった。

- 比較例5(2)-

比較例1(2)で得られたトルエン分散体(Sc-2)よ 20 りエバポレーターを用いて、粉末化した後、 実施例5 (2)と同様にして、微粒子を2wt%含有する、厚さ 0.5mmのポリカーボネート樹脂シートを得た。得ら れたシートは乳濁したシートであり透明性は×であっ tc.

【0084】実施例6 合わせガラスの製造 -実施例6(1)-

実施例5(1)で得られたポリビニルブチラールシート を、厚み3mmのクリアーガラスに挟み、減圧下、10 0℃で1時間保持した後、常温に降温し、オートクレー より、各種塗工品(F-2)~(F-5)を得た。評価 30 ブ装置内にいれ、加圧下(圧力10kg/cm2)、加 熱下(130℃)で30分間処理する事により、積層ガ ラス (G-1) を得た。得られた積層ガラス (G-1) は、ヘイズ2%以下の透明性を示し(透明性〇)、紫外 線および熱線の遮蔽性に優れる(各遮蔽性○)ものであ った。

[0085]

【表1】

10 (7)	$\overline{}$	0		0	0 0	0 0 0	0 0 0 x 0 0 0 x
100		30		0	35	35 35	30 30
	分數額	大 イ ソ		 ጠ አ			
1	ž o S Z	ω 		S - 2	S - S	2 8 4 4	2 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
/ = 44	A位置(%) No.	0.8		0 6 <	0 0 6 A	0 0 0 0	0 0 0 0 V
/ 电神计· 四种四种	· •	0 6 1		0 6 1	0 6 A	0 0 0 6 6 A	0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(444)	8/遊覧子	0.005		0.005	0.005	0.005	0.005
	A/被批子 (mmo 1 /m2)	0.005		0.01	10.0	0.01	0.011
	A/銀筒子 B/銀筒子 A/銀筒子 (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%)	13		10	0t 8	10 8 22	10 8 8 22 22
4	A/銀幣子 (* 1 %)	12		35	35 8	κ 8 a	8 8 O
		デシル 19.4キシ シラン	£ # 4	ン エ シ シ シ シ シ シ シ シ シ シ シ シ シ シ シ シ シ シ	17.75 17.75 17.75 18.(3,417 tv. 19.0450 17.97 17.97	14.7.1. 17.7. 18.(3,412	11445) 2-5-7 3-1414
(a) May (v) May	i i	ATB * 1 デシル HA科約 シラン	ATR #1 XFIL			ATB * 1 * ATA * 1 * ATB *	ATA ***********************************
		5	Sb含有SnO2 /				
と 発音 マル 日本 中		1 (1)	1 (2)		1 (3)		

*1:アルミニウムトリsecブトキシド

29

実施例	塗料		組成物原料		固形分	微粒子
No.	組成物 No.	溶媒 分散体	バインダー樹脂	硬化剤	/塗料 (w t %)	/固形分 (w t %)
3 (1)	C-1	S-4	アクリルギ リオール樹脂	* 9475730-1	43	40
3 (2)	C – 2	S-4	フッ条樹脂	ポ リイソシアヌレート	40	40
3 (3)	C – 3	S-3	ポリエステル樹脂		20	30
3 (4)	C-4	S – 2	7クリルシリコーン樹脂	_	40	40
3 (5)	C - 5	S-1	アクリル街船	i –	28	30
比3 (1)	C c - 1	Sc-1	アクリルボ リオール他用	ポ リイソシアヌレート	43	40
比3 (2)	C c - 2	Sc-2	フッ素樹脂	ポ リイソシアヌレート	43	40

[0087]

* *【表3】

実施例 No.	塗料粘度 (c P/20℃) 硬化剤		ゲル化時間	ポットライフ 評価結果
	添加直後	添加 3時間後	(h r)	
実3(1)	15	35	8	0
比3(1)	12	45	3	×
比3 (2)	40	73	5	Δ

[0088]

※20※【表4】

実施例	独工品						ŧ	
No.	No.	塗料 組成物	基材	乾燥条件	乾燥順厚 (μm)	透明性	熱線 遮蔽性	紫外線 連筋性
4 (1)	F-1	C-1	ガラス板	100°C10 3)	12	0	0	0
4 (2)	F-2	C-2	ファ森フィルム	100°C10 /)	8	0	0	0
4 (3)	F-3	C-3	PET74NA	100°C10 3)	10	0	0	0
4 (4)	F-4	C-4	**リカー** ネート板	常温2日及び 100℃2 h r	8	0	0	×
4 (5)	F – 5	C-5	メタクリル樹脂板	90℃5分	5	0	0	×

[0089]

【表5】

実施例	塗工品	耐候性
No.	Νo.	
4 (1)	F-1	Α
比4 (1)	Fc-1	C
比4 (2)	Fc-2	В

[0090]

【発明の効果】本発明にかかる無機系微粒子は、経時的 ゲル化が起きにくく、分散安定性に優れる。本発明にか★40

30★かる無機系微粒子含有組成物は、経時的ゲル化が起きに

くく、しかも、分散安定性および耐候性に優れる製品を 得させる。本発明にかかる成形品は、無機系微粒子を含 有するため、耐候性に優れ、透明性および可視光透過性 が高い。本発明にかかる塗装品は、無機系微粒子を含有 する塗膜を備えるため、耐候性に優れ、透明性および可 視光透過性が高い。

【0091】本発明にかかる表面改質方法は、無機系微粒子を経時的にゲル化が起きにくく分散安定性に優れたものとすることができる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 8 K 9/06		C 0 8 K 9/06	
C08L 101/00		C 0 8 L 101/00	
C 0 9 C 3/12		C 0 9 C 3/12	
CO9D 7/12		C 0 9 D 7/12	Z
185/00		185/00	

201/00

201/00

F ターム (参考) 4F071 AA01 AB01 AC05 AC16 AD02 AF30 AF57 AG12 AH04 AH19 4J002 AA001 DE006 FB086 FB096 FB116 FB146 GA01 GF00 GG02 GK00 4J037 AA04 AA08 AA11 AA14 AA22 CB05 CB23 CC28 DD05 DD11 DD12 DD19 DD30 EE02 EE28 EE43 FF23

4J038 AA011 AA012 DL032 EA011 HA066 HA076 HA216 HA316 HA326 HA356 HA441 JA23 JC31 JC32 JC34 JC35 JC36 KA03 KA06 KA08 KA12 KA15 KA20 NA01 NA03 NA26